

# CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE SOLDADURA Y UNIÓN DE MATERIALES

Estimados amigos:

Es bien conocida la activa participación de la Universidad en los más variados ámbitos del espíritu humano: discute sobre su naturaleza, propone modos mejores de vida que permitan desplegarlo, lo defiende con fundamentos ahí donde la violencia o la sinrazón pretenden menoscabarlo. Sin embargo, sería injusto soslayar que la Universidad se ocupa también de otros dominios de la existencia humana: se dedica a mejorar nuestros entornos de vida, trabaja para idear nuevas condiciones materiales sin las cuales la existencia —el alimento, la habitación, el transporte— nos resultaría no sólo incómoda o deslucida, sino que, como era natural antes de que la técnica facilitase nuestras tareas para la supervivencia, ella se mostraría penosa y difícilmente soportable.

Es, pues, una de las labores centrales de la vida universitaria conjugar nuestra búsqueda de un mayor desarrollo espiritual con nuestros muy humanos requerimientos de progreso material. No es necesario hacer énfasis en que esto último cobra especial relevancia en el estado de crisis que afronta nuestro país. Vivimos una realidad en la que la falta de fuentes estables de

ingreso y la vigencia de regímenes laborales muchas veces injustos exigen el desarrollo de una industria fuerte y próspera, una industria que mejore las condiciones materiales de sus empleados y, tanto o más importante, que conozca y aproveche los adelantos técnicos indispensables para que dichos trabajadores accedan a una vida más digna y confortable.

En ese orden de cosas, la institución universitaria se constituye en una fuente privilegiada de adquisición y difusión de conocimiento nuevo, de tecnología útil. Por ello, no es de extrañar que nuestra Casa de Estudios, en cumplimiento de sus tareas más propias, muestre un interés entusiasta por acoger y difundir procesos y técnicas garantizadas para la optimización de los quehaceres vinculados con la industria y la tecnología. Es en atención a esa vocación que nuestra Universidad ha venido impulsando en los últimos seis años un programa de postgrado en el campo de la ingeniería de soldadura. Es en atención asimismo a esa vocación que ella congrega hoy a un conjunto de destacados especialistas nacionales e internacionales en esta Conferencia sobre Soldadura y Unión de Materiales.

Ciertamente, mediante el encuentro que hoy inauguramos, la Universidad expresa su convicción de que hay que fomentar la innovación técnica, la investigación más exhaustiva, la experimentación sofisticada o audaz, porque en ellas se encuentran los medios para posibilitar la cristalización de una vida más plena para los hombres. Ello no significa, desde luego, que la anime la autocomplacencia en un conocimiento egoísta, la

vana ensoñación o el entronizamiento ciego de las conquistas tecnológicas. Una percepción así no puede ser esgrimida por ninguna casa de formación que se precie de entender que los instrumentos no son fines y que por sobre todo es una conciencia racional comprometida, no ajena a una dimensión afectiva, quien debe, en último término, ser el comienzo y fin de cualquier acción eficaz facilitada por la ciencia y la tecnología.

Concientes de todo ello, los ingenieros de nuestra Universidad han extendido una convocatoria a diversos especialistas nacionales e internacionales, quienes gentilmente han de compartir en estas jornadas sus conocimientos y experiencias en el complejo campo de la soldadura y unión de materiales. Esta prueba de su natural apertura al diálogo nos honra y los honra, pues revela su real compromiso con el cumplimiento de una labor que, más allá de su utilidad inmediata, posee un claro contenido ético: el de reflexionar y experimentar para transformar nuestro entorno y darle así un rostro más humano.

Queridos amigos:

Debo concluir estas breves palabras destacando la dedicación del Comité Organizador de la Conferencia, integrado por docentes de nuestra Casa y por profesionales de EXSA S.A., empresa privada que auspicia este foro. Debo expresar, asimismo, nuestro reconocimiento a la colaboración

*encargado por el Prof.*

*Jorge Merzthal Jr. Jral de la Div. de Soldadura*

prestada por The University of Illinois at Chicago, institución de donde  
proviene muchos de los distinguidos conferencistas aquí presentes y sin cuya  
valiosa ayuda no hubiera sido posible llevar a cabo este encuentro. Debemos a  
la confluencia de tantas buenas voluntades que, a partir de hoy, podamos  
compartir, con las debidas facilidades, los logros de las más diversas  
experiencias profesionales vinculadas con la práctica de la soldadura.  
Finalmente, es menester agradecer la presencia de los destacados especialistas  
provenientes de todo el mundo —Europa, Estados Unidos, Canadá, América  
Latina—, quienes con su prestigio y trayectoria no sólo le otorgan realce a  
estas reuniones, sino que permiten que los profesionales de nuestro país  
puedan acceder a información valiosa y de primera mano sobre el desarrollo  
de esta especialidad en otras naciones.

*Ente Universidad Pont. Univ. del Perú*

En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les doy a todos ustedes la bienvenida, y con la seguridad de que las jornadas que comienzan nos ofrecerán frutos consistentes y duraderos, declaro inaugurada la Conferencia Internacional sobre Soldadura y Unión de Materiales.

Muchas gracias.

SALOMÓN LERNER FEBRES

RECTOR

"& DE Octubre del 2003

26/10/2003